

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-124

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）于 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR 证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai，GDR 上市代码：WILL。本次发行的 GDR 共计 31,000,000 份，对应新增基础证券为 31,000,000 股本公司 A 股股票。

本次发行后，公司的股本变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例（%）	股份数量（股）	股份比例（%）
非 GDR 对应的 A 股	1,184,503,947	100	1,184,503,947	97.45
GDR 对应的 A 股	0	0	31,000,000	2.55
合计	1,184,503,947	100	1,215,503,947	100

注：以上发行前股本数据为截至 2023 年 11 月 6 日的情况，由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司实施的部分股票期权激励计划目前处于行权期，本次上市后股本结构的最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司将根据有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日